

Crystallizer with more uniform cooling is presented.

Е. И. МАРУКОВИЧ, В. Ю. СТЕЦЕНКО, ИТМ НАН Беларуси

УДК 621.746:536:242

ПОВЫШЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ КРИСТАЛ-ЛИЗАТОРА ПРИ ЛИТЬЕ НАПРАВЛЕННЫМ ЗАТВЕРДЕВАНИЕМ

При литье направленным затвердеванием жидкий металл в стационарный и подвижный *1* кристаллизаторы подают посредством сифонной литниковой системы через соединительный стакан *2* до заданного уровня. Далее делают выдержку для формирования отливки *3*, которую затем извлекают из стационарного кристаллизатора с помощью подвижного кристаллизатора (рис. 1). Получаемые

заготовки часто имеют уменьшающуюся с высотой толщину и прилив в нижней части. Этому способствует не только гидродинамическая обстановка в расплаве кристаллизатора при его заполнении, но и охлаждение рубашки.

При литье направленным затвердеванием применяют стационарный щелевой кристаллизатор. Он состоит из рубашки 4, верхнего 5 и нижнего 6 фланцев, корпуса 7, подводящего 8 и отводящего 9 патрубков, перегородки 10 и экрана 11 (рис. 1). Вода через патрубок 8 тангенциально поступает в нижний коллектор 12, далее — в кольцевой канал (щель) между экраном и рубашкой, затем - в верхний коллектор 13 и отводится через патрубок 9. В кольцевой щели между экраном и нижним фланцем поток воды движется перпендикулярно рубашке, интенсивно охлаждая ее нижнюю часть. Это способствует образованию прилива в нижней части отливки. После поворота на 90° водяной поток движется параллельно рубашке кристаллизатора. Теплопередача от ее наружной поверхности к потоку, движущемуся со средней скоростью ω, будет осуществляется через тепловой пограничный слой толщиной δ_{τ} , которая определяется следующим образом [1, 2]:

$$\delta_T = \frac{0.37 \left(\frac{v}{\omega h}\right)^{0.2} h}{\sqrt{\text{Pr}}},\tag{1}$$

где h — высота рубашки от точки 0, где водяной поток меняет направление на 90° (рис. 1); ν — кинематическая вязкость воды; \Pr — число Пран-

дтля равно $\frac{\mu C_P}{\lambda}$ (μ , C_{p} , λ) — динамическая

вязкость, теплоемкость и теплопроводность воды).

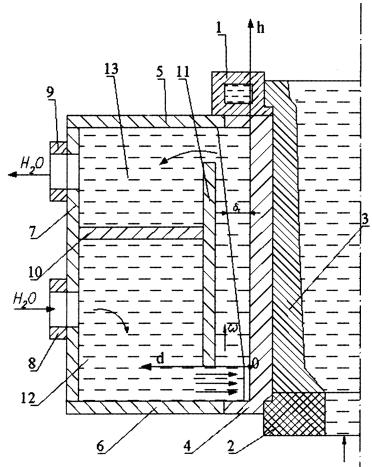


Рис. 1. Работа обычного кристаллизатора: I — подвижный кристаллизатор; 2 — соединительный стакан; 3 — отливка; 4 — рубашка; 5 — верхний фланец; 6 — нижний фланец; 7 — корпус; 8 — подводящий патрубок; 9 — отводящий патрубок; 10 — перегородка; 11 — экран; 12 — нижний коллектор; 13 — верхний коллектор

Согласно С.С. Кутателадзе, коэффициент теплоотдачи α_h от наружной поверхности рубашки кристаллизатора к водяному потоку можно определить по уравнению [3]:

$$\alpha_h \approx \frac{\lambda h}{\delta_T^2}.$$
 (2)

Подставляя в (2) уравнение (1) и учитывая, что $\mu = \rho v$, где ρ — плотность воды, получаем:

$$\alpha_h \approx \frac{\rho C_P v^{0.6} \omega^{0.4}}{0.137 h^{0.6}}.$$
(3)

Из уравнения (3) следует, что при постоянной скорости и физических параметрах водяного потока в кольцевом канале между экраном и рубашкой коэффициент теплоотдачи а, уменьшается с увеличением высоты кристаллизатора. Максимальная теплоотдача при охлаждении будет в нижней части рубашки, а минимальная в ее верхней части. Это способствует уменьшению толщины отливки с увеличением ее высоты. Кроме того, неравномерность охлаждения рубашки кристаллизатора увеличивает в нем величину термических напряжений. При литье направленным затвердеванием это приводит к короблению рубашки и отливки. Для устранения этих негативных процессов разработана новая конструкция кристаллизатора, обеспечива-

ющая постоянный по высоте рубашки коэффициент теплоотдачи на ее наружной поверхности. Это достигается тем, что в предлагаемой конструкции ширина кольцевого канала d между рубашкой l и экраном 2 является переменной величиной, определяемой по функциональной зависимости d = f(h) (рис. 2). Определяем это уравнение исходя из (3) и условия α_h =const. Для верхней части рубашки на высоте H (см. рис. 1):

$$\alpha_H \approx \frac{\rho C_P v^{0.6} \omega_H^{0.4}}{0.137 H^{0.6}},$$
(4)

где ω_{H} — средняя скорость потока на высоте H. Аналогично для любого значения h можно записать:

$$\alpha_h \approx \frac{\rho C_P v^{0.6} \omega_h^{0.4}}{0.137 h^{0.6}},$$
(5)

где ω_h — средняя скорость потока на высоте h. Из равенства α_H = α_h следует

$$\frac{h^6}{H^6} = \frac{\omega_h^4}{\omega_H^4} \,, \tag{6}$$

где H — высота экрана.

Для кольцевых сечений шириной $d_{\rm H}$ и d справедливо уравнение неразрывности потока:

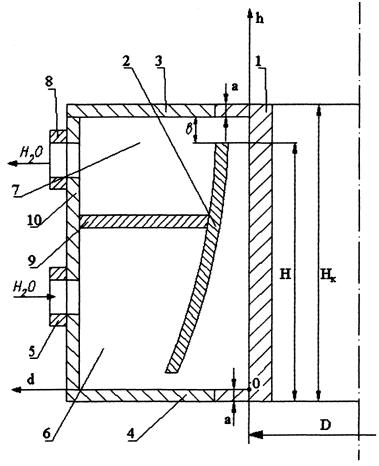


Рис. 2. Кристаллизатор с переменным кольцевым канал: 1 — рубашка; 2 — экран; 3 — верхний фланец; 4 — нижний фланец; 5 — подводящий патрубок; 6 — нижний коллектор; 7 — верхний коллектор; 8 — отводящий патрубок

$$\omega_H S_H = \omega_h S_h \,, \tag{7}$$

где S_H — площадь поперечного сечения кольцевого канала.

Значения S_{H} , S_{h} , H определяются по уравнениям:

$$S_{H} = \pi d_{H} (D - d_{H}),$$

$$S_{h} = \pi d (D - d),$$

$$H = H_{\kappa} - 2a - \epsilon,$$
(8)

где D — наружный диаметр рубашки; H_{κ} — высота стационарного кристаллизатора; a — толщина фланца рубашки; s — расстояние между экраном 2 и верхним фланцем 3 (рис. 2).

Из уравнений (6)-(8) следует:

$$\frac{h^6}{(H_{\kappa} - 2a - e)^6} = \frac{d_H^4}{d^4} \frac{(D - d_H)^4}{(D - d)^4} \,. \tag{9}$$

Принимаем d_H =0,003 м; s=0,005 м; a=0,008 м; d_0 =0,03 м; D=0,15 м. Учитывая, что d_H <<D и d<<D, из (9) получаем искомое уравнение d=f(h), при котором α_h будет постоянным по всей высоте наружной поверхности рубашки кристаллизатора:

$$d = \frac{0,000134}{h\sqrt{h}} \ . \tag{10}$$

Кристаллизатор новой конструкции работает следующим образом. Вода из подводящего патрубка 5 тангенциально поступает в нижний коллектор 6, затем через отверстия в нижней части экрана 2 — в кольцевой канал переменного сечения между экраном 2 и рубашкой 1, далее — в верхний коллектор 7 и отводящий патрубок 8. Профиль внутренней поверхности рубашки кристаллизатора, выполненный в соответствии с уравнением (9), обеспечивает по всей высоте внутренней рубашки кристаллизатора постоянный коэффициент теплоотдачи.

Таким образом, при литье направленным затвердеванием уменьшающееся по высоте сечение водяного кольцевого канала повышает равномерность его охлаждения.

Литература

- 1. Ефимов В.А. Разливка и кристаллизация стали. М.: Металлургия, 1976.
- 2. Исаев С.И., Кожинов И.А., Кофанов В.И. и др. Теория тепломассообмена. М.: Высш. шк., 1979.
- 3. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979.